

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2017-091

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于超募资金项目进展的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目情况介绍

2015 年 3 月 4 日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的议案》，拟使用超募资金 1 亿元投资新设全资子公司：湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”），由其负责具体实施半导体材料产业化项目（以下简称“CMP 抛光垫项目”）（详情请参照巨潮咨询网公司公告 2015-005、2015-006、2015-015）。

二、项目进展

自 CMP 抛光垫项目立项实施以来，公司积极推进，组建了研发团队并完善确立研发体系、工业化技术路线和原材料采购方案，完成了厂房建设、设备安装调试，2016 年 8 月完成工程化建设进入产品试生产阶段，同步全面启动了公司国内 CMP 抛光垫客户的送样及验证、

评价工作，同时，出于长远布局半导体材料、提高公司产品竞争力并加速客户验证效率考虑，投资建设了测试评价实验室，并于 2017 年 4 月投入使用。

近日，项目实施主体鼎汇微电子的一款抛光垫产品通过了客户的验证通过；鼎汇微电子进入客户供应商体系。

未来，公司将持续进行其他客户的验证、评价以及市场营销工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2017年12月19日